

## 新工艺 BGA 金属外壳磨码打印

产品名称	新工艺 BGA 金属外壳磨码打印
公司名称	深圳晶森激光科技股份有限公司
价格	.05/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山西丽街道牛成村214栋6楼
联系电话	19928725643

## 产品详情

一家致力于电子芯片表面处理的科技公司,能够全面的为客户提供芯片表面处理方案技术支持,专门图文处理员,严谨的品质检验员及多名货物接送员.多年来公司已引进的工艺设备,台湾高精度电子芯片研磨机、德国进口光纤镭射机、全自动电子芯片定位打标机、多头视觉激光打标机,全高速镭射标记机、多种自动盘转盘、管转盘一体激光打标机、以及防静电处理车间,防静电离子风机等为客户的品质提供有力的保证!